

世界半導体製造装置統計 Worldwide SEMS Report

2023年第1四半期販売高は、前年同期比9%増の268億米ドル

東京 2023年6月7日 - 日本半導体製造装置協会が発表した2023年第1四半期(暦年)の世界半導体製造装置販売額は、前年比9%増の268億ドルでした。

前年同期比では、中国とその他地域が減少しましたが、残りの地域が補い、全体額では9%増と堅調な伸びを示しました。

前四半期比では、1位の台湾、2位の中国、3位の韓国が揃って減少となりましたが、4位の北米が51%増と大きく伸びたため、全体額としては3%の減少にとどまりました。

この統計はSEMIと協同で、世界80社以上の半導体製造装置メーカーから毎月提供されるデータを集計したものです。販売高ならびに前期比、前年同期比成長率は下表の通りです。

(販 売)

(単位: 10億米ドル)

期 地 域	1Q2023 1～3月	4Q2022 10～12月	1Q2022 1～3月	1Q23／4Q22 前期比	1Q23／1Q22 前年同期比
日本	1.90	2.25	1.90	-16%	0%
北米	3.93	2.60	2.62	51%	50%
欧州	1.52	1.46	1.28	4%	19%
韓国	5.62	5.80	5.15	-3%	9%
台湾	6.93	7.98	4.88	-13%	42%
中国	5.86	6.36	7.57	-8%	-23%
その他	1.06	1.32	1.29	-20%	-18%
合 計	26.81	27.78	24.69	-3%	9%

★出所 SEAJ (日本), SEMI(北米、欧州、その他)・SEMIジャパン

★四捨五入したため、合計は地域値の合計と一致しない場合があります。

お問い合わせ先：

事務局 事務局長 兼 広報部長 小林 章秀(こばやし あきひで)

Web <https://www.seaj.or.jp> E-mail akobayashi@seaj.or.jp

TEL 03-3261-8261